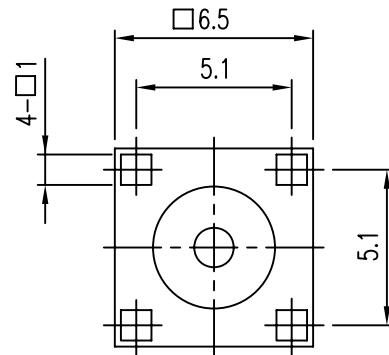
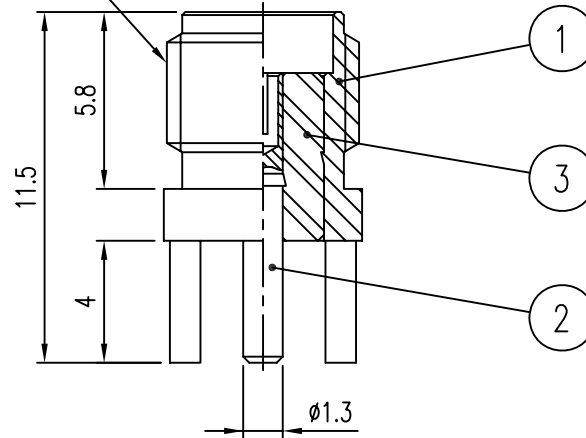


수 정 내 용									
부호	내 용				수정자	승인자	년 월 일		
1 R	Initial Registration						1996. 03. 04.		
1	설변처리 No.201007-0008 (주입상 개선 / 절연체 변경)				김인철	최영호	2010. 07. 26.		
2	설변처리 No.201204-0008 (BODY 내부 님시베를 추가)				김인철	윤재호	2012. 04. 19.		
3	핀 님시베를 형상 및 절연체 공차 변경				은선영	김인철	2021. 11. 08.		

1/4-36 UNS-2A



3	1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DN01824-N/1 DN00106-N/1 (H2048)
3	2	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00208-5/1 (E2088)
2	1	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00301-5/2 DBD00301-5/1 (D2088)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고				
공통공차		년월일		2021. 11. 08.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
소수 각도 분수		승인	I. C. KIM		검도						
재질		제도		S. Y. EUN				도명			
열처리		작성부서		연 구 소		A4 <table border="1"> <tr> <td>도번</td> <td>CN01087-7/1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K314-479-003</td> </tr> </table>		도번	CN01087-7/1		K314-479-003
도번	CN01087-7/1										
	K314-479-003										
보호피막처리		적도	4/1	단위	mm	중량					